

<<高科技产业融资>>

图书基本信息

书名：<<高科技产业融资>>

13位ISBN编号：9787800877650

10位ISBN编号：7800877655

出版时间：2005-1

出版时间：中国发展

作者：戴淑庚

页数：230

字数：236000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<高科技产业融资>>

内容概要

本书是《21世纪发展文库》之一。

围绕高科技产业各发展阶段因风险、收益、资金需求不同，需要不同的融资方式与之相适应这条线索，将现代融资理论、金融发展理论、金融创新理论、信息不对称理论和新制度经济学的有关理论结合起来，分析了高科技产业发展和多层次融资体系之间的内在联系，比较系统地阐述了高科技产业融资问题。

在对高科技产业的常规融资机制和特殊融资机制所存在问题进行深入剖析、并对高科技产业融资模式进行国际比较的基础上，提出了化解我国高科技产业融资障碍的途径和构建融资体系、完善融资机制的对策，同时对我国高科技产业融资模式的选择进行了探讨。

<<高科技产业融资>>

作者简介

戴淑庚 字显庚。

博士、副教授。

1966年生，福建长汀人。

1984年长汀一中高中毕业。

1988年7月福建师范大学地理系毕业，获理学学士学位。

1988年9月至1992年7月福建长汀一中任教。

1992年9月考上华东师范大学人口研究所硕士研究生，1995年7月获理学硕士学位。

1995年11月至今任

<<高科技产业融资>>

书籍目录

导言 0.1 本书选题背景、依据和意义 0.2 研究现状和存在问题 0.3 本书的研究思路、方法和主要研究内容 0.4 本书创新之处和待进一步研究的问题第1章 高科技产业融资的理论基础 1.1 概念的界定 1.2 现代融资理论的发展及其对高科技产业融资的启示 1.3 融资与高科技产业的发民 1.4 高科技产业的技术经济特征和融资特点 1.5 中国高科技产业的融资困境第2章 高科技产业的间接融资 2.1 国民收入分配格局的变化与银行间接融资分析 2.2 银行信贷资金对高科技产业的支持 2.3 企业直接融资的发展 2.4 高科技企业上市融资分析第3章 高科技产业的特殊融资机制（一）：风险投资的作用 3.1 风险投资与高科技产业的互动 3.2 高科技产业与风险投资结合模式的国际比较及借鉴 3.3 完善我国风险投资机制第4章 高科技产业的特殊融资机制（二）：创新证券市场的效应 4.1 二板市场——实现高科技与资本高效结合的最佳市场模式 4.2 二板市场促进高科技产业发展的运行机制——国际上典型二板市场的实证分析 4.3 建立和完善中国大陆的创业板市场第5章 高科技产业融资模式的国际比较及评价 5.1 美国：证券市场主导型的融资模式 5.2 日本高科技产业的融资模式 5.3 德国高科技产业的融资模式 5.4 不同模式促进高科技产业发展的绩效：从信息不对称角度考察第6章 高科技产业融资：金融创新、模式选择和体系构建 6.1 我国高科技产业融资与金融创新 6.2 我国高科技产业的融资模式选择 6.3 我国高科技产业融资：体系构建和发展战略后记 参考文献

<<高科技产业融资>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>